

厦门盈趣科技股份有限公司 关于签署《投资意向协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2020年07月01日与漳州金峰经济开发区管理委员会签署了《投资意向协议书》，具体情况如下：

一、《投资意向协议书》主要内容

- 1、项目名称：盈趣科技高端制造产业园项目
- 2、项目选址：金峰开发区
- 3、项目面积：400亩
- 4、项目投资总额：10亿元人民币
- 5、项目内容：改造及建设金峰产业园，并将该产业园打造为盈趣科技漳州高端智能制造基地；加大在漳州的投资建设力度，建设重要配套零组件及部件研发制造基地。

二、风险提示

1、本次签署的《投资意向协议书》仅为协议各方就本次合作达成的初步意向，具体合作事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。目前该《投资意向协议书》对公司的财务状况及经营成果不会产生影响。

2、公司与《投资意向协议书》签署方不存在关联交易，本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次合作还存在不确定性，公司将根据事项实施的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并及时进行信息披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020年07月02日